

RV3000 A3 機器仕様				
モデル名		RV3000 A3 5年モデル	RV3000 A3 7年モデル	RV3000 A3 10年モデル
筐体タイプ	筐体サイズ	ラックサーバ[2U]		
プロセッサ	種類・最大搭載数	第5世代 インテル®Xeon®スケーラブルプロセッサ、1/2CPU		
	周波数/コア数	Platinum 8568Y+(2.3GHz/48C), Gold 6542Y(2.9GHz/24C), Gold 6538Y+(2.2GHz/32C) *1, Gold 6534(3.9GHz/8C), Gold 6526Y(2.8GHz/16C) *1		
チップセット		インテル社製 C741		
メモリ	最大容量 *2	4.0 TiB (32枚 x 128 GiB RDIMM *1 @ 4400 MT/s)		
	最大搭載枚数	1CPU時:16 / 2CPU時:32		
	仕様	DDR5 Registered DIMM, Advanced ECC, Adaptive Double Device Data Correction (ADDDC), Memory Mirroring		
表示機能	VRAM	16MB		
	表示解像度(表示色) *3	32ビットカラー:1920×1200		
ハードドライブ (本体内蔵)	ドライブベイ	-		
	最大容量	HDD, SSD, NVMe		
	ホットプラグ	-		
内蔵ディスク用アレイコントローラ		-		
光学ドライブ		オプション (外付け USB-DVDドライブ *4)		
拡張スロット	PCI Express	標準搭載プライマリライザー: PCI-Express 5.0(x8):1(フルハイト/フルレンジ), PCI-Express 5.0(x16):1(フルハイト/フルレンジ), PCI-Express 5.0(x8):1(フルハイト/ハーフレンジ) ※オプションライザーによりスロット仕様を変更可能です。		
	OCP	2 スロット		
標準インターフェース	標準ネットワーク	オンボードLAN 非搭載, iLO 6 リモート管理用LAN 1Gb x 1(RJ-45)		
	インターフェース	シリアルx1 (オプション), RS-232C, DB-9)、モニターx1 (背面VGA ポート)、 USB 2.0 x1 (内部1)、USB 3.2 Gen1 x4 (背面2、前面1、内部1)、フロントiLO サービス ポート x1		
TPM (Trusted Platform Module)		オンボード、TPM 2.0		
外形寸法		448(W)x727(D)x87.5(H)mm		
質量(最小/最大)		16kg/33kg		
電源		200-240 V (50 / 60 Hz)、2台(冗長構成)		
冗長FAN		サポート		
消費電力(定格)		AC200V: 1904W		
電流(定格)		AC200V: 9.6A		
省エネ法 (2021年度)に基づく表示	区分	2		
	エネルギー消費効率 *5	33.1		
VCCI基準 *6		クラスA情報技術装置		
国際エネルギースタープログラム適合モデル		-		
騒音 *7		30dB(A)		
温度/湿度条件(非動作時)		温度:10~35°C(-30~60°C)/湿度:8~90%(5~95%)但し結露しないこと *8	温度:10~28°C(-30~60°C)/湿度:8~90%(5~95%)但し結露しないこと *8	
製品含有化学物質管理		RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応		

\*1:納期についてはお問い合わせください。\*2:1KiB(キビバイト)=1,024バイトで計算した容量です。また、使用OSによって搭載可能な最大容量は変わります。\*3:使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。\*4:外付け USB-DVDドライブは、DVD-ROMドライブ、CD-ROMドライブとして使用可能です。ただし、書き込み機能は未サポートです。\*5:エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。\*6:この装置はクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。\*7:ISO7779に準拠。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。\*8:RV3000 専用HA モニタオプションでインテリジェントPDU(iPDU)を使用する際は、iPDUの温度仕様(8-80%)に従います。